

潘文淵文教基金會 胡正明半導體創新獎申請書

被推薦人			
申請獎項 (可複選)	<input type="checkbox"/> 半導體元件、材料與製程創新獎 <input type="checkbox"/> 半導體產品設計與應用創新獎		
姓名	(中文)	(英文)	
出生年月日	(西元)	性別	
服務機構	(中文)	(英文)	
職稱	(中文)	(英文)	
通訊處			
電話	(Office)	(Home)	
行動電話			
E-mail			
學歷	畢業學校	科系	起迄年月(西元)
	博士		
	碩士		
	學士		
服務 經歷	服務機構	職稱	起迄年月(西元)

服務 經歷				
	(表格不敷使用，請自行增加)			
重要 榮譽	項目	頒發機構	取得年(西元)	
專 利	專利名稱	國別	專利證號	專利期間(西元)
重要 著作	著作出處			

推 薦 人		
姓 名	(中文)	(英文)
服務機構	(中文)	(英文)
職 稱	(中文)	(英文)
通 訊 處		
電 話	(Office)	(Home)
行動電話		
E-mail		

【申請書頁數（含參考附件）以20頁內為原則】

被推薦人半導體創新事蹟

推薦人：_____